

Part Number: APA3010P3BT-GX

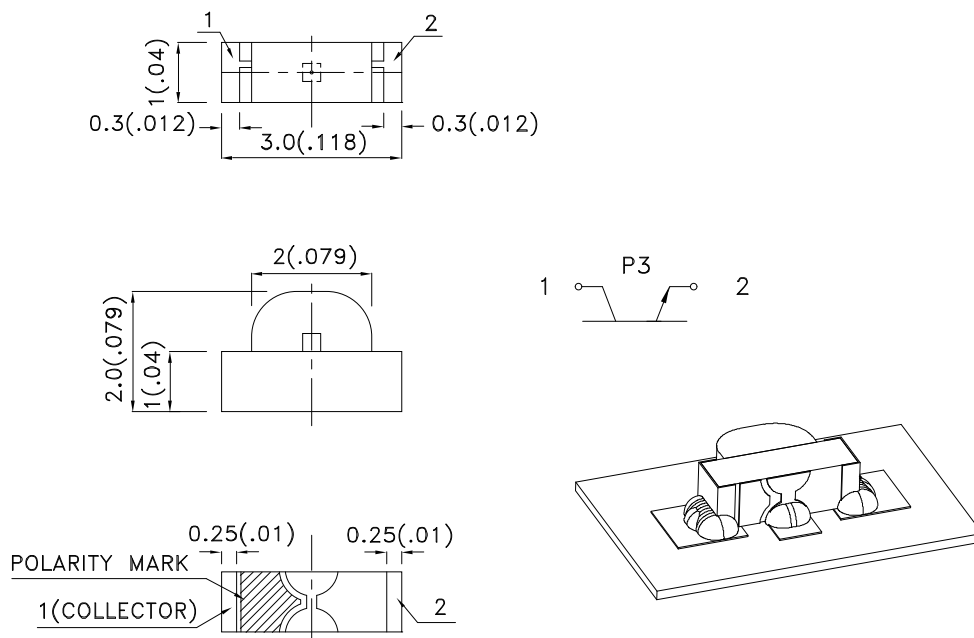
### Features

- 3.0mmx1.0mm right angle SMT LED, 2.0mm thickness.
- Mechanically and spectrally matched to the infrared emitting LED lamp.
- Package : 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- Tinned pads for improved solderability.
- RoHS compliant.

### Description

Made with NPN silicon phototransistor chips.

### Package Dimensions



#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.15(0.006)$  unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



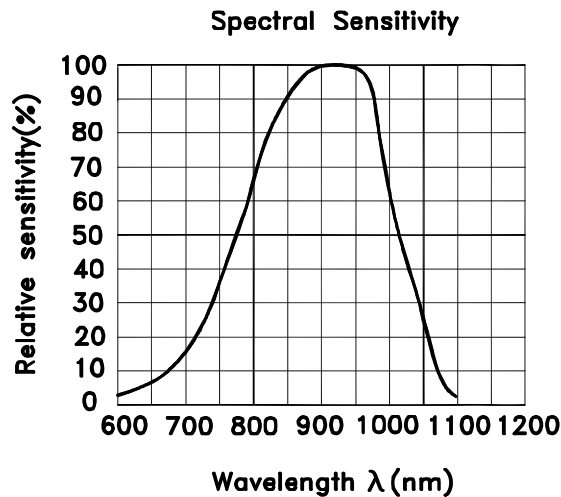
## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
V <sub>BR CEO</sub>	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30			V	I <sub>C</sub> =100uA E <sub>e</sub> =0mW/c m <sup>2</sup>
V <sub>BR ECO</sub>	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5			V	I <sub>E</sub> =100uA E <sub>e</sub> =0mW/c m <sup>2</sup>
V <sub>CE (SAT)</sub>	Collector-to-Emitter Saturation Voltage			0.8	V	I <sub>C</sub> =2mA E <sub>e</sub> =20mW/c m <sup>2</sup>
I <sub>CEO</sub>	Collector Dark Current			100	nA	V <sub>CE</sub> =10V E <sub>e</sub> =0mW/c m <sup>2</sup>
T <sub>R</sub>	Rise Time (10% to 90% )		15		us	V <sub>CE</sub> = 5V I <sub>C</sub> =1mA R <sub>L</sub> =1000Ω
T <sub>F</sub>	Fall Time (90% to 10% )		15		us	
I <sub>(ON)</sub>	On State Collector Current	0.1	0.3		mA	V <sub>CE</sub> = 5V E <sub>e</sub> =1mW/c m <sup>2</sup> λ=940nm

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Max.Ratings
Collector-to-Emitter Voltage	30V
Emitter-to-Collector Voltage	5V
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	100mW
Operating Temperature	-40°C To +85°C
Storage Temperature	-40°C To +85°C

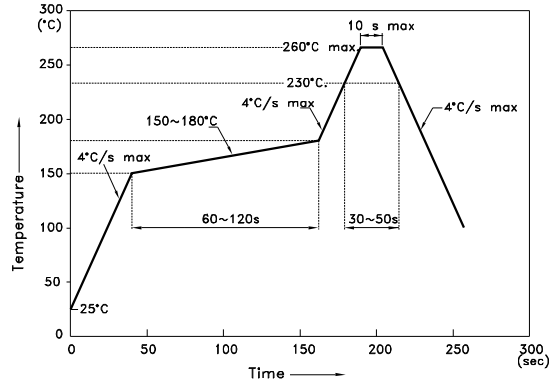
### APA3010P3BT-GX



## APA3010P3BT-GX

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.  
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.

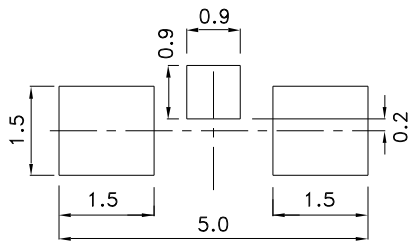
Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.



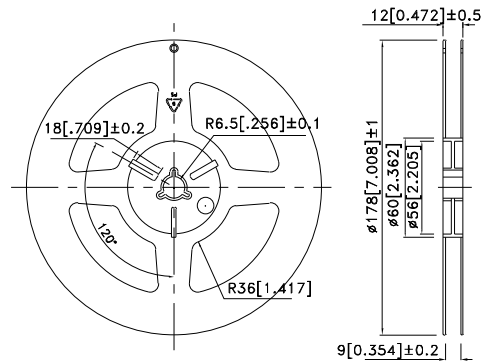
NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

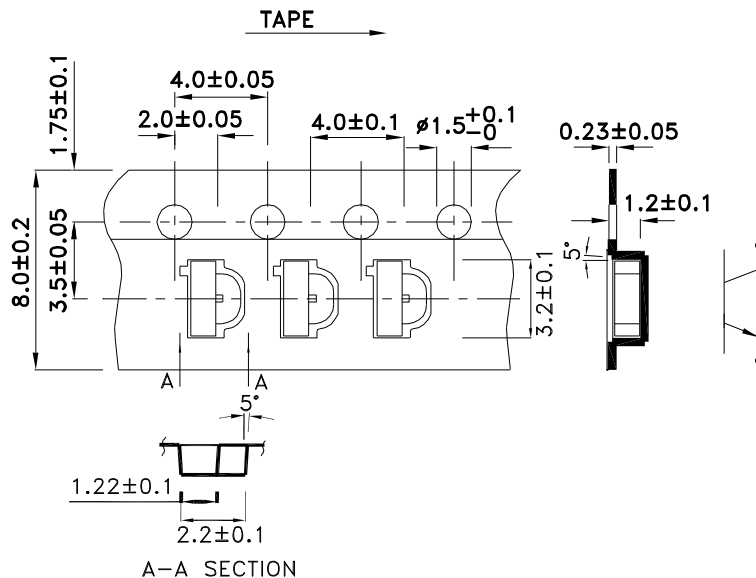
### Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)



### Reel Dimension



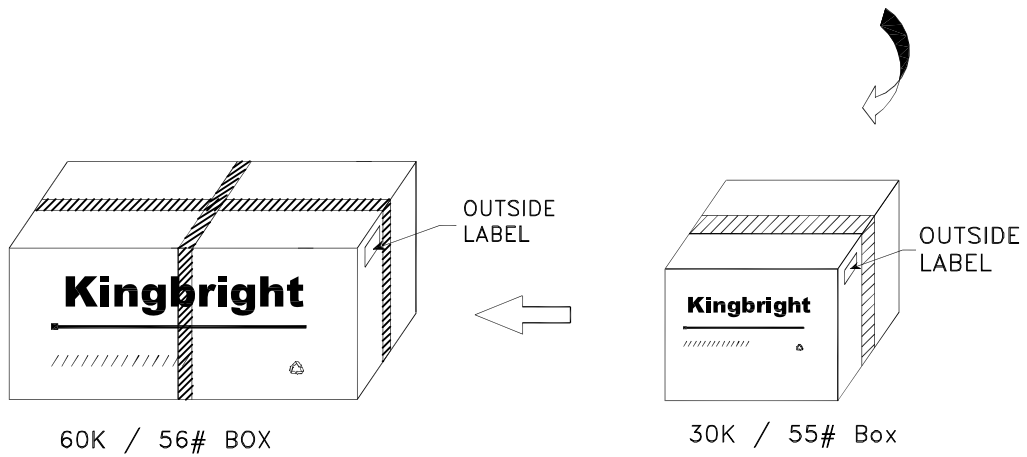
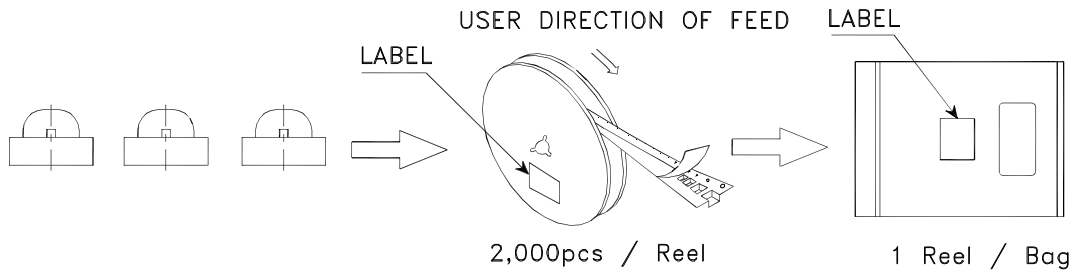
### Tape Specifications (Units : mm)




# Kingbright

## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

## APA3010P3BT-GX



<h1>Kingbright</h1>	
P/NO: APA3010xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Q C xx xx xxxx PASSED</span>
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
RoHS Compliant	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9